

トータル・ソリューション

製品開発期間の短縮、開発コスト低減に貢献します

「基板構想設計」「シミュレーション・解析」から「信頼性試験・故障解析」までの一貫対応

- お客様のご要求を基に、最適な材料、層構成および配線条件をご提案し、高性能、高信頼の基板開発に貢献
- 熱流体シミュレーション技術で最適な基板仕様をご提案し、大電流対応や高放熱性などのご要求を実現
- 基板製造メーカーの専門知識で、信頼性評価受託・故障解析・メカニズム分析のご要望に対応

